## ⑩ 日本 国特 許 庁 (JP)

① 特許出願公開

#### @公開特許公報(A) 平3-232039

@Int.Cl. 5 12/16 19/07 G 06 F

庁内整理番号 識別記号

❸公開 平成3年(1991)10月16日

G 06 K G 11 C H 04 N 5/907

7737-5B 310 K

В

6957-5C 8323-5B

11/34 G 11 C 19/00 G 06 K

3 4 1 C

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全7頁)

69発明の名称

メモリカード装置

頭 平2-286973 20特

平2(1990)10月26日。 四出

優先権主張

②平 1 (1989)10月26日 ◎日本(JP) ⑨特頤 平1-277208

@発 明

東京都渋谷区帳ケ谷2丁目43番2号 オリンパス光学工業

株式会社内

オリンパス光学工業株 M の出

東京都波谷区幡ケ谷2丁目43番2号

式会社

外2名 弁理士 坪 井 淳 砂代 理

1. 発明の名称

2. 特許請求の範囲

(1) 半導体メモリを記憶媒体とするメモリカ ード装置において、

半導体基板の一主面上に形成されるメモリシェ ルの形成時に発生する正常動作を妨げる欠陥の予 摂される数に対応して必要とする記憶容量を育す るように製造された所定ウエハーサイズの半導体 メモリと、

前記半導体メモリから所望する情報の読出し動 作及び、彼半導体メモリへの情報の書き込み動作 を制御する制御手段と、

前記半導体メモリに格納する情報信号に誤り灯 正符号を付加して前記半事体メモリに記録する誤 り訂正符号付加回路と、

前紀半導体メモリから洗み出される前記誤り釘 正符号が付加された情報信号をその誤り訂正符号 を用いて誤り打正して出力する誤り打正回路とを 貝鑵することを特徴とするメモリカード装置。

(2) 前記半導体メモリが、スタティック形ラ ングムアクセスメモリ(SRAM)で構成される 請求項(1)記載のメモリカード袋盥。

(3) 前記半導体メモリが、EEPROMで構 成される請求項(1)記載のメモリカード装置。

(4) 前記半導体メモリに記録される情報信号 が、多数枚分のディジタルスチル画像の画像信号 からなることを特徴とする請求項(1)記載のメ

(5) 前記制御手段が前記半導体メモリに搭納 される情報信号と、該情報信号に付加される誤り 打正符号とを削記半導体メモリに同時に記録され るようにそれぞれのアドレス信号を変換する手段 を具備したことを特徴とする請求項 (1)記載の メモリカード装置

3.発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本苑明は、記録媒体が半導体メモリで構成され るメモリカード弦量に張り、待に低于スチルカメ

ラで後食されたディジタルスチル画像を記録する のに舒適するメモリカード袋裏に関する。

### (従来の技術)

一般に、被写体像を固体操像素子を用いて 電子 的に提慮し、その電子スチル画像信号を磁気記録 媒体や半導体メモリを用いた記録媒体に記録する 装置として電子スチルカメラがある。

また、前紀式子スチルカメラには、所定の記録 媒体に記録する電子スチル画像信号にY/C分離 等処理を終す為の画像信号プロセッサを組み込む こともできる。

そして前記記録媒体は、電子スチルカメラから

いて必要な記憶容量を確保したメモリカード装置 が実現されている。

(発明が解決しようとしている課題)

しかし、前述したメモリカード装置の数多く搭載される1MピットのSRAMは、1個あたりが 高価であり、抜メモリカード装置を非常に高価な ものにしている。

つまり、前記1MピットのSRAMが高価になるのは、第1の原因として、他の同レベルの記憶容量を持つDynamic Bandon Access Memory (DRAM) 等に比較すると製造工程が複雑であり、DRAM程には大量生産されておらず、コストがあまり下がらないことにある。

さらに他には、特にSRAMに限られたことではないが、SRAMは、その共子形成時に付待いたゴミや格子欠陥等によって、正常動作しない不良品が多く発生する。例えば6インチウエハーから製造可能な1MピットのSRAMは80個程度とすると、その内の食品の歩留まりか60~70%程度であることから、必然的にそのメモリチッ

普脱できる構造にされており、前記電子スチルカメラ本体に装着されて電子スチル画像信号が記録された後、前記電子スチルカメラ本体から取り出されて所定の画像再生装置に装着する。

さらに前記画像再生装置によって、前記記録媒体に記録された電子スチル画像信号を読み出して画像再生され、テレビジョン受像機等により表示される。

この記録媒体として代表的なものに、フロッピーディスクとメモリカードがあり、前記メモリカードにあっては、電子スチル画像信号がディジタル化して記録されている。

このようなメモリカードは、符号化方式にもよるが、例えば50~60枚程度のディジタルスチル画像を記憶するためには、約2Mパイト程度の記憶容量が必要である。

従って半導体メモリを用いて構成した場合に、 例えば 1 Mビットの記憶容量を持つスタティック 形ランダムアクセスメモリ (SRAM; Statle Randon Access Reaory) であれば、16個程度月

プが高値なものとなることが否めない。

従って、前記1MピットのSRAMの価格が急 速に妊価格化することは期待できない。

さらに、このような 1 M ビットの S R A M を多数個用いてメモリカード装置を実現するので、その内部配線パターン (内部構造) が複雑化する上、複数のメモリチップを選択制御して情報信号の書き込み。銃み出しを行うことが必要となるので、

その制御系が複雑化する等の問題もある。

そこで本見明は、多数枚分のディジタルスチル 画像信号を記録するに十分な記憶容量を持つ半導 体メモリで、しかも安価に実現することのできる 実用性の高いメモリカード装置を提供することに ある。

#### (ほ) 題を解決するための手段)

まず半導体メモリ (例えば、SRAM) 1 は、 メモリシェルの形成時に発生する正常動作を妨げ る欠陥 (以下、メモリシェル欠陥と称する) が存 在するであろうことを考慮して、1 枚の所定ウエ ハーサイズに製造された記憶素子装置である。

この所定ウェハーサイズの半導体メモリ1は、 例えば、 直径 3 インチ程度の半導体ウェハーを用 いて製作される場合、 2 M バイト (16 M ピット) 程度の記憶容量を持つ 5 R A M として実現される。

 号を用いて誤り打正して出力する誤り打正回路と によってメモリカード装置が提供される。

### (作用)

#### (実施例)

以下、図面を参照して本発明の実施例に係るメ モリカード装置について説明する。

第1回は、第1実施例のメモリカード装置の構 成を示すブロック図である。

介してなされる。

そして、半導体メモリ1への情報信号の書き込みと読み出しは、前記コネクタ2を介して本体部から与えられる前記R/W信号によりその動作モードが選択的に設定され、アドレス信号ADRSによるアドレス制費の下で行われる。

またCS信号は本体部からコネクタ2を介して 与えられるメモリカードセレクト信号であり、ま たOE信号はアウトブットイネーブル信号である。

またこの半球体メモリ1は、本体部に接続されているとさには前記コネクク2を介して本体的の与えられる電源Vccにより駆動される。そして本体部から切り難されたときにはバックアップ制御8の制質の下で、メモリカード装置内に組み込まれた所定のバックアップ電源により、半導体メモリ1に書き込まれた情報が消滅しない程度に駆動される。

・そして、前記メモリカード装置の特徴として、 前記コネクタ2を介して前記本体部から与えられる情報信号に終り打正符号を付加し、これを前記 半導体メモリ1に記録する為の誤り打正符号付加回路3と、この半導体メモリ1から統み出される信号に対して前記誤り打正符号を用いて誤り打正処理を建し、これを前記コネクタ2を介して前記本体部に再生出力する為の誤り打正回路4を解えている点にある。

正処理や、隣接する函数データ間の相関を利用した級形緒間等のエラー訂正処理が行われる。

前にコントロール部5の動作についてさらに詳 しく説明する。

前記級り打正符号付加回路3によって級り打正符号が情報信号に付加されると、その情報信号は、 前記級り打正符号分だけ情報量が増えることになり、処理時間が増加されることになる。そこで前 記コントロール部5では、半導体メモリ1に前記 級り打正符号付加回路3の出力を審告込む既に、 しかして思り訂正符号(error cerrecting code)付加回路3は、例えば、リードソロモン被符号化や単一誤り又は二重誤り検出が可能なハミング符号化、若しくは、種々の誤り訂正能力、符号長に対して設計でき装置化も容易なBCH(Bose-Chhaudhuri-Hocquenghen code)符号化等のアルゴリズムに、したがって、前記本体部からコネクタ2を介して、与えられる情報信号に誤り訂正符号を付加するものである。

この誤り訂正符号の付加により、前記情報信号 はある冗長性を持つ信号として半導体メモリ1に 書き込み記録される。

また誤り打正回路4は、前記半導体メモリ1から読み出される信号に対して前記誤り打正符号を用いて誤り打正処理を指すもので、この誤り打正処理により前記半導体メモリ1のメモリシェル欠陥等に起因するビット誤りの訂正が行われる。

また特に前記半導体メモリ1に記録される情報 信号が画像信号であるような場合には、その走査 間の画像の相関を利用したパースト状のエラー訂

誤り訂正符号と情報信号を該半導体メモリ1に同時(平行処理)に書き込むように、それに対応した、アドレス(ADRS)信号への変換を行っている。

そのため、処理時間を増やすことなく、誤り打正符号を付加することができるのでメモリカードへの情報者を込み・読出し時間が標準化されている過常の記録再生装置により動作できるような互換性を有するメモリ装置となる。

また、前記コントロール部 5 の他の動作として、前記以り打正符号付加回路 3 の処理時間に対応して、統出し・審告込み(R / W)信号を遅延させたり、消費電力を節約するために、 C S や O E 信 . 号によって、メモリカード内の回路や半導体メモリ1をスタンパイモードに設定する動作を行っている。

ところで、第1の実施例においては、半導体メモリ1にSRAMを用いて、メモリカード装置を 構成したが、第2の実施例として、半導体メモリ1に、EEPROM(Electrically Erasable

## 特別平3-232039(5)

Programmable Read Only Memory ) を用いて構成してもよい。ただし、この時のEEPROMは不揮発性メモリであるため、バックアップ電源は不要となる。

ここで、前述したメモリシェル欠陥の存在を考慮して、必要とされる記憶容量を有するように製作された所定ウエハーサイズの半導体メモリ1の 具体例について述べる。

この半導体メモリ1は、例えば第3図に示すように半導体ウエハー11の一主面上に矩形領域を 1つのメモリ領域11とし、このメモリ領域11 の内部に複数のメモリシェルをマトリックス状に 形成し、これを切り出して製作される。

従って、そのメモリ領域11の内部には、その 製法上の問題からゴミの付着や格子欠陥に起因する るメモリシェル欠陥が、値かではあるが必ず発生 することが否めない。

ちなみに従来として、一般的には、第4図に示すような、例えば、直径3インチの1枚の半導体ウェハー11上に20個程度の細分化された複数

従って、その殆どのメモリシェルは正常に機能すると云える。これ故、位かなメモリシェル欠陥を許容するものとすれば、その製造歩留まりを大幅に高くすることができ、半導体メモリの製造コストを低減することが可能となる。

また前述した第3図に示すように、半導体ウ ハー11の一主面上に矩形領域を1つのメモリ領域 は12とした場合には、そり領域12の域 はのよそリ領人となるので、第4図に元式の はのよそりチャプを切り出す場合に比較 でいるのなどで、カー11の面領域を でいるのなどのよるに でいるのでは はいた半導体ウェルを形成すること が可能となる。

っまり信号入出力部を形成するに必要な領域が 少なくて良いので、その分、メモリシェルを形成 する為に割り当てる面積領域を増やすことができ、 容易にその大容量化を図ることが可能となる。

このようにしてメモリシェル欠陥の存在を考慮 して記憶容量の大容量化を図って製作されるウエ のメモリ領域12を格子状に形成し、前記各メモリ領域をダイシングして個々のメモリチップに切り出している。そしてダイシングによって割れを生じたチップを廃棄し、残されたメモリチップのそれぞれに含まれるメモリシェルを検査し、メモリシェル欠陥が存在しないメモリチップを完成品としてセレクトしている。

換言すれば、メモリシェル欠陥が存在するメモリチップ等は、不良品として廃棄処分している。このメモリシェル欠陥の存在に起因する不良チップの廃棄が、半導体メモリを製作する上での歩智まり低下の大きな原因となっており、その製造コストが高価格化する製因となっている。

この点、メモリシェル欠陥の存在を考慮して必要な記憶容量を有するように製作される前述した 半導体メモリ1によれば、メモリシェル欠陥により配分的に情報記録ができない部分が生じるが、 メモリシェルの欠陥は極めて局部的であり、一般 的にはメモリシェル単位で分散的に低い確率で生 じるに過ぎない。

ハーサイズの半導体メモリ1 によれば、そこに形成されたメモリシェルの殆どを有効に活用して情報信号の記録を行うことが可能となる。しかも僅かなメモリシェル欠陥に起因する情報信号の記録はかることから、これを大容量の情報信号の記録は体として有効に活用することが可能となる。

また実施例では誤り訂正符号化の方式として、 例えばリードゾロモン競符号化等を用いれば良い

## 特别平3-232039(6)

旨を述べたが、その他の従来より種々提唱されているほり訂正符号化方式を適宜用いることが可能である。

以上ように本発明によれば、メモリシェルの形成的に発生する欠陥等があった場合に正常な記憶素子として利用されざれずに廃棄処分されていた従来一般的な半導体メモリに対する概念から逸散し、メモリシェル欠陥の存在を考慮して必要な記憶容量を有するように製作された大容益化された半単体メモリを情報信号の記録媒体として用いる。

そして誤り打正符号化処理を施して前記半導体 メモリに対する情報信号の書き込みとその読み出 しを行うので、例えば電子スチル面像を記録する される複数枚のディジクルスチル面像を記録する 為のメモリカード装置として実用上を大なる効果 が変せられる。 むかも数多を確保なることに比較り で、そのメモリコストを大幅に低いませられる。 か異することが可能となる等の か異なる。

## 4. 図面の簡単な説明

1 … 半 写 体 メ モ リ 、 2 … コ ネ ク タ 、 3 … 誤 り 訂 正 符 号 付 加 回 路 、 4 … 誤 り 訂 正 回 ・路 、 5 … コ ン ト ロ ー ル 郎 、 6 a 、 6 b 、 7 a 、 7 b … パ ッファ ゲート 、 8 … パ ックアップ 利 即 郎 、 C S … メ モ リ カ ー ド セ レ ク ト 信 号 、 O E … ア ウ ト ブ ット イ ネ ー ブ ル 信 号 、 A D R S … ア ド レ ス 信 号 、 R ノ W … 統 出 し ・者 き 込 み 信 号 、 V cc … 電 額 。

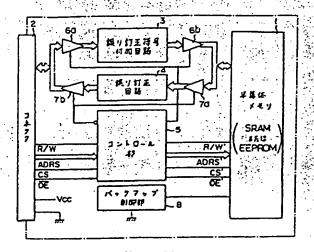
出赋人代理人 弁理士 坪井 淳

また本発明は、前述した一実施例に限定されるものではなく、他にも発明の要旨を逸脱しない範囲で程々の変形や応用が可能であることは勿論である。

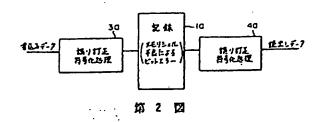
#### [発明の効果]

以上詳述したように本発明によれば、メモリシェルの形成時に発生する欠陥等があった場合に正常な記憶素子として利用されされずに廃棄処分されていた従来一般的な半導体メモリに対するほかから逸脱し、メモリシェル欠陥の存在を考慮して必要な記憶容量を有するように製作された大容量化された半導体メモリを情報信号の記録媒体として用いるメモリカード装置を提供することができる。

さらに誤り打正符号化処理を施して前記半導体 メモリに対する情報信号の書き込みとその読み出 しを行うので、複数の情報を記録する為のメモリ カード装置として有用であり、且つ安価に実現す るメモリカード装置を提供することができる。



第 1 図



# 特閒平3-232039(7)

